

HP Intel Xeon E3-1281 v3 processeur 3,7 GHz 8 Mo Smart Cache

Marque: HP Code produit: 797845-001

Nom du produit : Intel Xeon E3-1281 v3

HP Intel Xeon E3-1281 v3. Famille de processeur: Famille Intel® Xeon® E3 V3, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1150 (Emplacement H3), Lithographie du processeur: 22 nm. Canaux de mémoire: Double canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 32 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM, DDR3L. Segment de marché: Serveur, Configurations de PCI Express: 1x16, 1x8+2x4, 2x8, Set d'instructions pris en charge: AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2. Compatibilité: Z230

Processeur		Caractéristiques	
Modèle de processeur * Fréquence de base du processeur *	E3-1281V3 3,7 GHz	Version des emplacements PCI Express	3.0
·	Famille Intel® Xeon® E3 V3	Configurations de PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8
Famille de processeur * Nombre de coeurs de processeurs *		Set d'instructions pris en charge	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Socket de processeur (réceptable	4	Évolutivité	15
de processeur) *	LGA 1150 (Emplacement H3)	Configuration CPU (max)	1
composant pour	Serveur/Station de travail	Les options intégrées disponibles	×
Lithographie du processeur *	22 nm	Lithographie graphiques et IMC	22 nm
Séries de processeurs	Intel Xeon E3-1200 v3	Caractéristiques spéciales du pro	ocesseur
Nombre de threads du processeur	8	Technologie antivol d'Intel® (Intel®	
Bus informatique	5 GT/s	AT)	✓
Modes de fonctionnement du processeur *	64-bit	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✓
Fréquence du processeur Turbo	4,1 GHz	Technologie Intel® Identity	
Mémoire cache du processeur	8 Mo	Protection (Intel® IPT)	/
Type de cache de processeur	Smart Cache	Technologie Intel® Turbo Boost	2.0
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	82 W	Accès Intel® Fast Memory	✓
Stepping	C0	Accès mémoire Intel® Flex	✓
Type de bus	DMI2	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	25,6 Go/s	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
Mémoire		Technologie Trusted Execution	✓
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	32 Go	d'Intel® Intel® VT-x avec Extended Page	√
Types de mémoires pris en charge	DDR3-SDRAM, DDR3L	Tables (EPT)	•
par le processeur	DDN3-3DNAM, DDN3E	Demande Intel® Based Switching	✓
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	1333,1600 MHz	Clé de sécurité Intel®	✓
Tension de mémoire prise en	1,5 V	Intel® TSX-NI	V
charge par le processeur Canaux de mémoire *	Double canal	Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	✓
ECC	1	Intel® Garde SE	✓
		Intel® 64	✓
Graphique		Technologie de vitalisation d'Intel®	✓
Carte graphique intégrée *	X	(VT-x)	
Caractéristiques		Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées	✓
Bit de verrouillage	✓	(VT-d)	
États Idle	✓	Processeur sans conflit	•
Technologies de surveillance thermique	✓	Intel® vPro™ Platform Eligibility	
Segment de marché	Serveur	Autres caractéristiques	
Nombre maximum de voies PCI Express	16	Compatibilité	Z230

